

8A、800V N沟道增强型场效应管

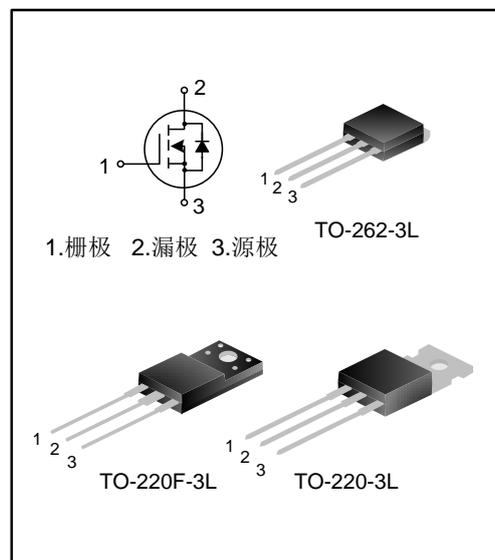
描述

SVF8N80T/F/K N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- ◆ 8A，800V， $R_{DS(on)}$ (典型值)= $1.42\Omega@V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVF8N80T	TO-220-3L	SVF8N80T	无铅	料管
SVF8N80F	TO-220F-3L	SVF8N80F	无铅	料管
SVF8N80K	TO-262-3L	SVF8N80K	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	参数范围			单位
		SVF8N80T	SVF8N80F	SVF8N80K	
漏源电压	V_{DS}	800			V
栅源电压	V_{GS}	± 30			V
漏极电流	I_D	$T_c = 25^{\circ}\text{C}$			A
		$T_c = 100^{\circ}\text{C}$			
漏极脉冲电流	I_{DM}	32.0			A
耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	178	57	165	W
		1.42	0.46	1.32	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	534			mJ
工作结温范围	T_J	$-55 \sim +150$			$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim +150$			$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数	符号	参数范围			单位
		SVF8N80T	SVF8N80F	SVF8N80K	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.70	2.19	0.76	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$B_{V_{DSS}}$	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	800	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=800\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=4.0\text{A}$	--	1.42	1.6	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	--	1083	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	103	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	5.8	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=400\text{V}, R_G=25\Omega,$ $I_D=8.0\text{A}$ (注 2, 3)	--	30.33	--	ns
开启上升时间	t_r		--	67.0	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	58.0	--	
关断下降时间	t_f		--	38.33	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=640\text{V}, I_D=8.0\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ (注 2, 3)	--	24.62	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	7.26	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	8.97	--	

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏	--	--	8.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}	P-N 结	--	--	32.0	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=8.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=8.0A, V_{GS}=0V,$	--	310	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	0.53	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=5.50A, V_{DD}=135V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

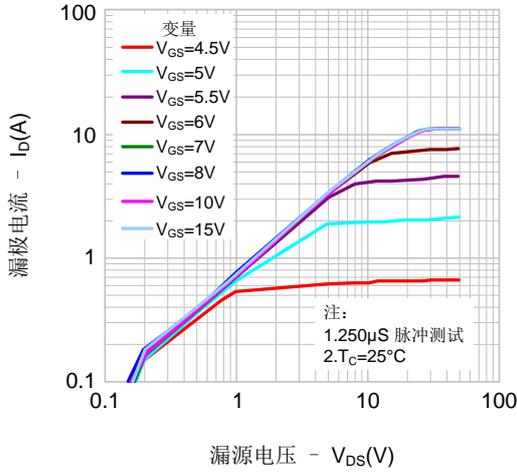


图2. 传输特性

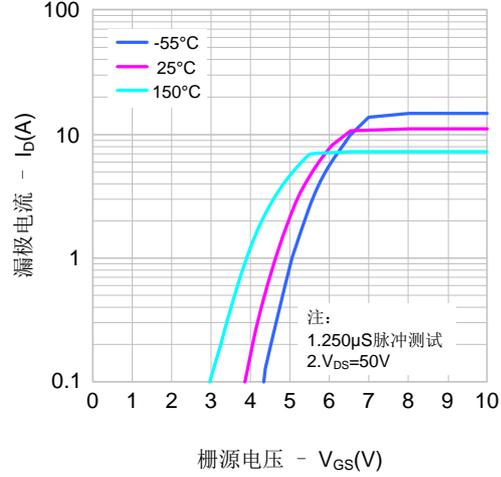


图3. 导通电阻vs.漏极电流和栅极电压

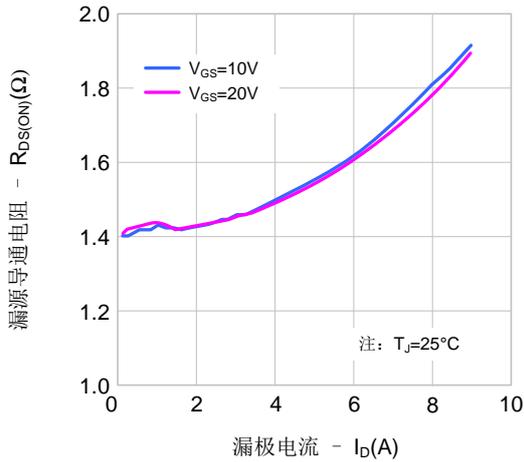


图4. 体二极管正向压降vs.漏极电流、温度

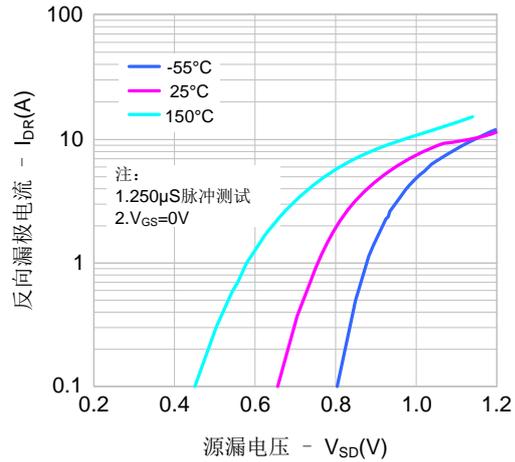


图5. 电容特性

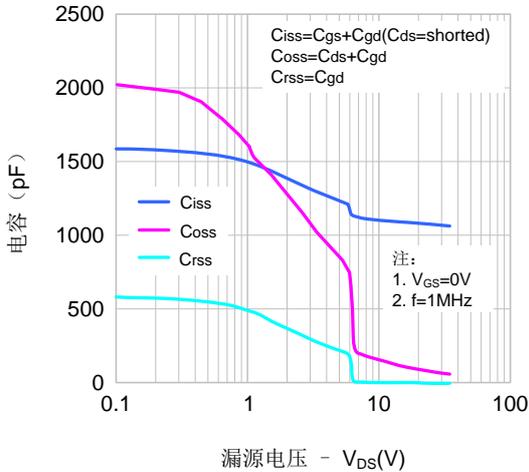
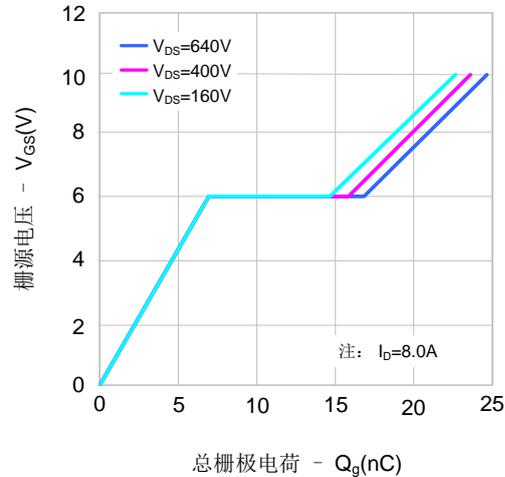


图6. 电荷量特性



典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

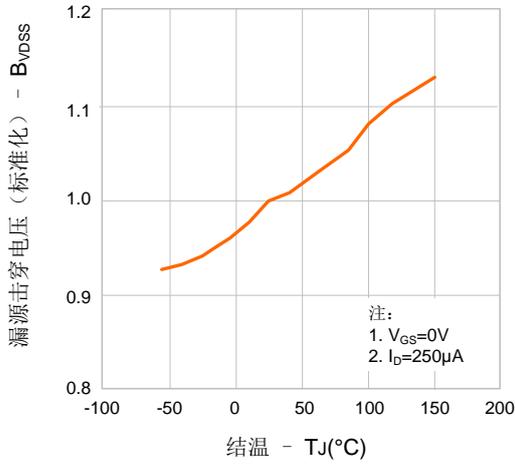


图8. 导通电阻vs.温度特性

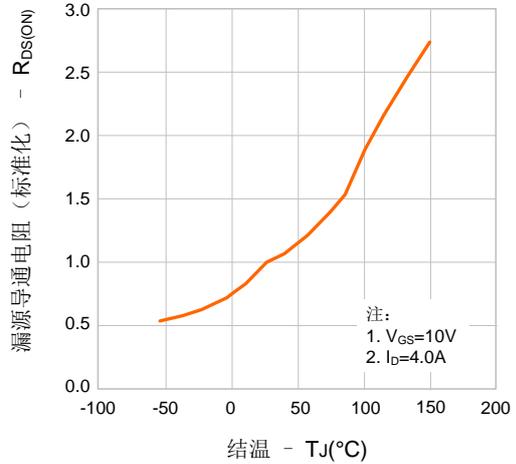


图9-1. 最大安全工作区域(SVF8N80T)

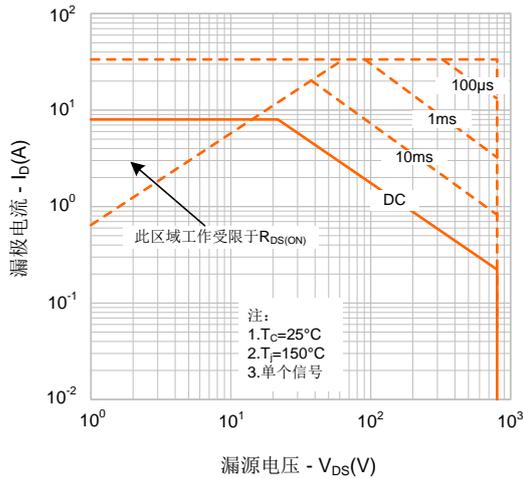


图9-2. 最大安全工作区域(SVF8N80F)

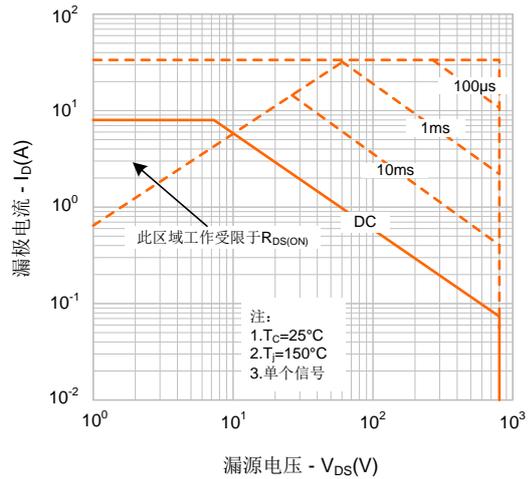


图9-3. 最大安全工作区域(SVF8N80K)

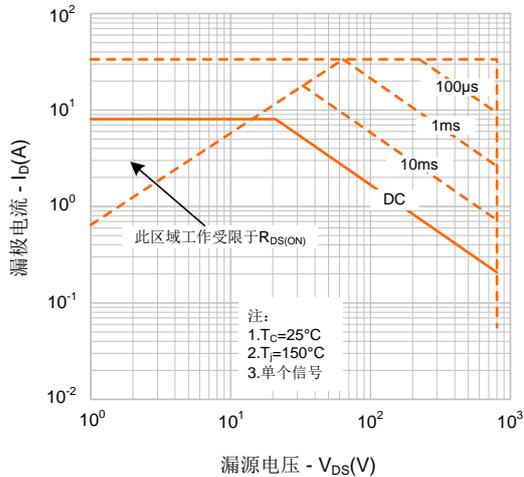
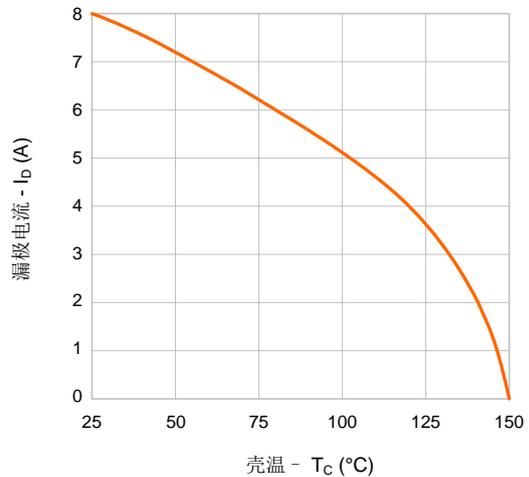
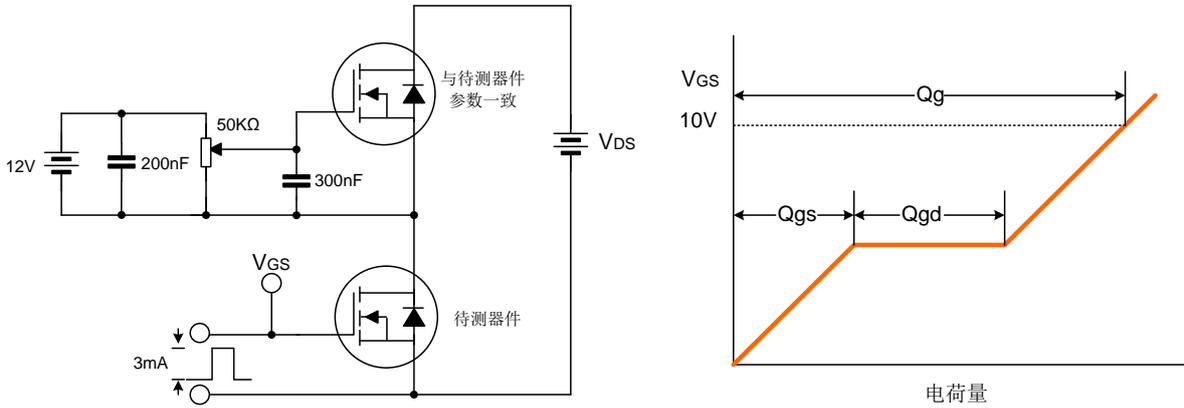


图 10. 最大漏极电流vs.壳温

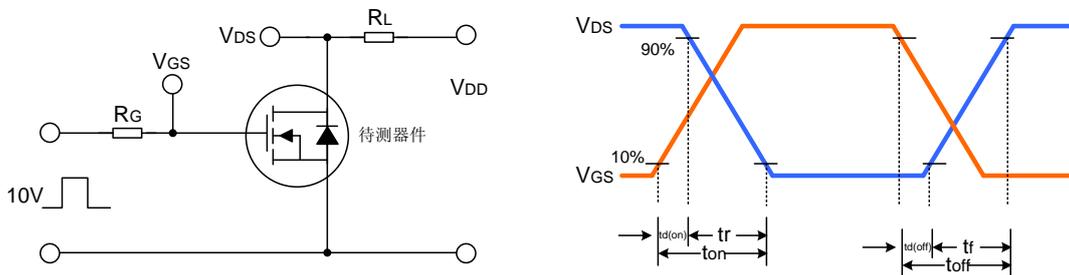


典型测试电路

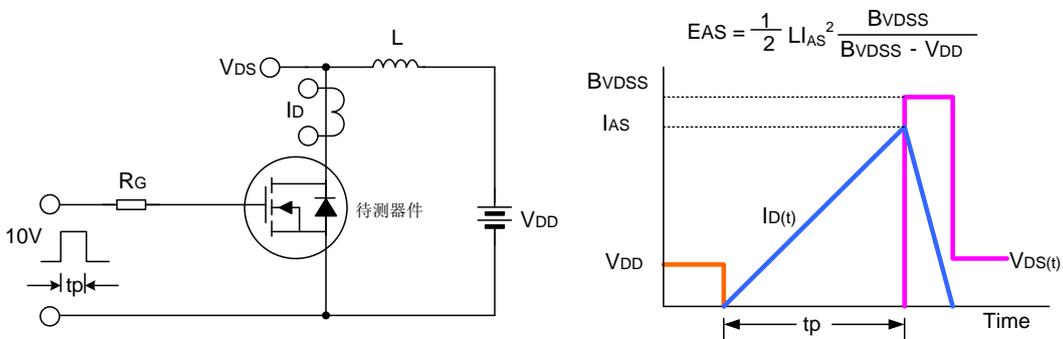
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



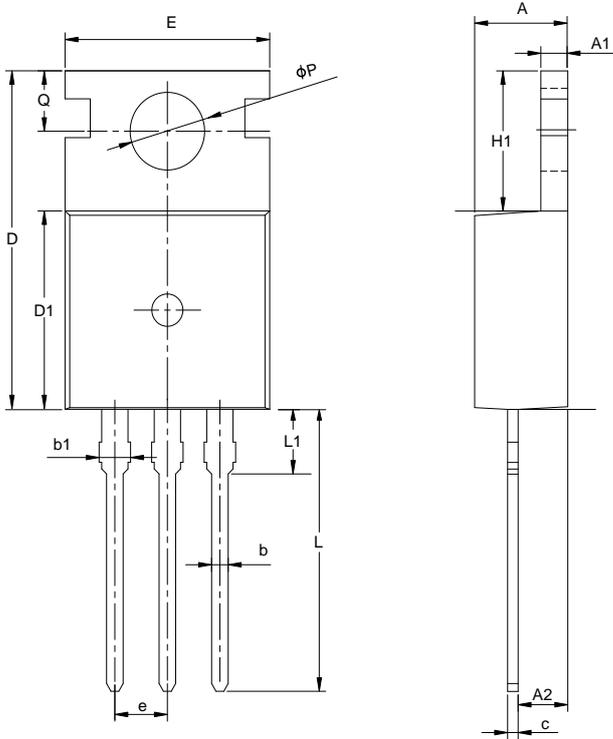
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-220-3L

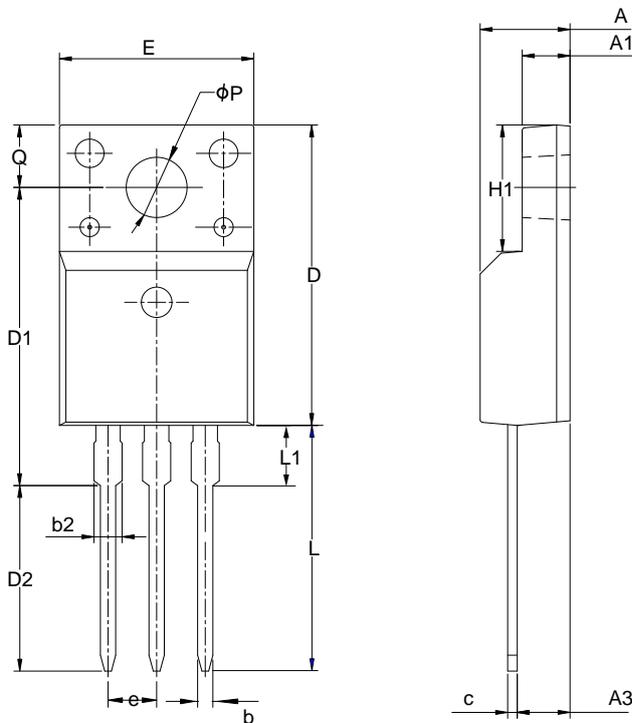
单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00	—	1.60
c	0.30	—	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
e	2.54BSC		
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	—	—	3.95
ϕP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	—	3.20

TO-220F-3L

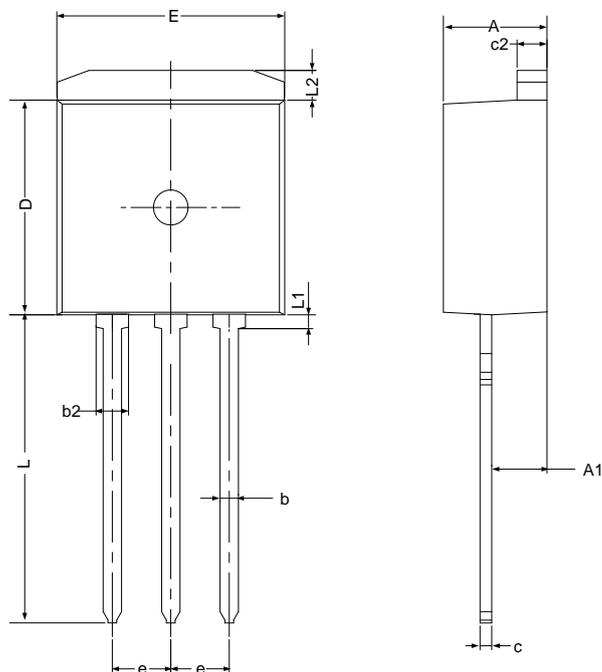
单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

封装外形图 (续)
TO-262-3L

单位: 毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	2.20	—	2.92
b	0.71	0.80	0.90
b2	1.20	—	1.50
c	0.34	—	0.65
c2	1.22	1.30	1.35
D	8.38	—	9.30
E	9.80	10.16	10.54
e	2.54 BSC		
L	12.80	—	14.10
L1	—	—	0.75
L2	1.12	—	1.42

重要注意事项:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料, 并验证相关信息是否最新和完整。
- ◆ 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- ◆ 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值, 否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- ◆ 购买产品时请认清我司商标, 如有疑问请与本公司联系。
- ◆ 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!
- ◆ 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVF8N80T/F/K	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 2.1

修改记录:

1. 删除命名规则
2. 修改声明
3. 修改 SVF8N80K 的环保等级

版 本: 2.0

修改记录:

1. 修改 TO-262-3L 封装外形图
2. 修改产品规格分类

版 本: 1.9

修改记录:

1. 修改 TO-220-3L 封装信息

版 本: 1.8

修改记录:

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息

版 本: 1.7

修改记录:

1. 增加 TO-262-3L 封装

版 本: 1.6

修改记录:

1. 修改产品规格分类

版 本: 1.5

修改记录:

1. 修改热阻特性

版 本: 1.4

修改记录:

1. 修改产品规格分类

版 本: 1.4

修改记录:

1. 修改 MOS 管符号的示意图

版 本: 1.2

修改记录:

1. 修改导通电阻最大值

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改“封装外形图”

版 本: 1.0

修改记录:

1. 原版
-

